证券代码：688809　　证券简称：强一股份　　公告编号：2026-088

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于公司诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：撤回起诉，收到法院《民事裁定书》。
- 上市公司所处的当事人地位：原告。
- 涉案的金额：原诉讼金额为人民币 2,507.80 万元，变更诉讼请求后诉讼金额为人民币 500 万元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次撤诉不会对强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响，敬请投资者注意投资风险。

一、诉讼案件的基本情况

2026年3月，公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，以侵害技术秘密纠纷为案由起诉上海韬盛电子科技股份有限公司及苏州晶晟微纳半导体科技有限公司。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2026-024）。

二、本次诉讼案件的进展情况

公司于2026年10月30日向江苏省苏州市中级人民法院提交《撤诉申请书》，同日提交《变更诉讼请求申请书》，请求变更第二条诉讼请求为：判令二被告连带赔偿原告侵权损失500万元。公司于近日收到法院出具的案号为（2026）苏05民初267号的《民事裁定书》，准许公司变更诉讼请求及撤回起诉。

三、本次诉讼案件进展对公司的影响

本次撤诉不会对公司日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响，敬请投资者注意投资风险。

四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

除本诉讼外，公司（包括全资子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日